

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2014—002

中材科技股份有限公司

关于发行私募债（非公开定向债务融资）的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月15日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》，同意公司申请注册20亿元私募债（非公开定向债务融资）。具体内容详见《中材科技股份有限公司关于申请发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》（公告编号：2013-015）及《中材科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-025）。

本次公司发行私募债（非公开定向债务融资）事项已于2013年7月29日获中国银行间交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN196号）注册通过，核定公司定向工具注册金额为20亿元，注册额度自通知发出之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首次发行应在注册后6个月内完成。

公司于2014年1月16日发行了2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额1,000万元，期限一年，公司已于2014年1月17日收到上述1,000万元款项。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇一四年一月二十日